(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-12665

(P2002-12665A)

(43)公開日 平成14年1月15日(2002.1.15)

(51) Int.CL.		識別記号		FΙ				9	·-7]-ド(参考)
C08G 7	3/22			CO	8 G	73/22			2H025
C08K	5/00			CO	8 K	5/00			2H096
C08L 7	9/06			CO	8 L	79/06			4 J O O 2
G03F	7/038	5 0 1		G 0 :	3 F	7/038		501	4 J 0 4 3
	7/40	501				7/40		501	•
	-		審查請求	未請求	的对	領の数6	OL	(全 21 頁)	最終頁に続く
(21)出願番号		特顧2000-335097(P2000-	-335097)	(71)	出顧	-	0033 除式会:	2 4	
(22)出顧日		平成12年11月1日(2000.1	1.1)	(72)	2 8 HH - 2	大阪府	大阪市		丁目2番6号
(31)優先権主張 (32)優先日	長番号	特願2000-130480(P2000- 平成12年4月28日(2000.4)		(12)	, r 21,1		富士市	鮫島2番地の	1 旭化成工業
(33)優先権主張	民国	日本 (JP)		(72) }	発明者		富士市	鮫島2番地の	1 旭化成工業
				(72) §	発明者	者 金谷	隆一郎	鮫島2番地の	1 旭化成工業・
								•	最終頁に続く

(54)【発明の名称】 感光性樹脂およびその組成物

(57) 【要約】

【課題】 アルカリ現像が可能で、現像マージンが広く、解像度、アスペクト比などの露光、解像特性に優れ、かつ、優れた組成物保存安定性を示す感光性樹脂前 駆体およびその用途を提供する。

【解決手段】 下記一般式 (1) のヒドロキシボリアミドの水酸基の一部に、一般式 (2) のイソシアナート化合物を反応させて感光性ボリベンズオキサゾール前駆体樹脂を製造する。

【化1】

$$\begin{pmatrix} C - R_1 - C - N - R_2 - N \\ O & O & HO O \end{pmatrix}_n$$
...

【化2】

2

【特許請求の範囲】

【請求項1】 下記一般式(1)で表される繰り返し単位を有するヒドロキシボリアミドの水酸基の一部に、下記一般式(2)で表される不飽和二重結合を含むイソシアナート化合物を反応させることにより得られる感光性ポリベンズオキサゾール前駆体樹脂。

(化1)

$$\begin{pmatrix}
-C - R_1 - C - N - R_2 - N - N \\
0 & O & HO OH
\end{pmatrix}$$
... (1)

[式中R1は2価の芳香族基、R2は4価の芳香族基である。nは2~150の整数である]

【化2】

$$O = C = N - (CH_2 -)_{in} - O - C - C = C < R_3 O R_3 \cdots (2)$$

[式中、R3は水素原子および/または炭素数 $1\sim3$ の 20 脂肪族基であり、R4, R5はそれぞれ独立に水素原子および/または炭素数 $1\sim3$ の脂肪族基である。mは $2\sim1$ 0の整数である]

【請求項2】 下記一般式(3)で表される繰り返し単位を有する感光性ポリベンズオキサゾール前駆体樹脂。 【化3】

[式中R1は2価の芳香族基、R2は4価の芳香族基である。nは2~150の整数である。R6、R7は水素*

* 原子、および/または下記一般式 (4) であらわされる 不飽和二重結合を有する一価の有機基であり、R6,R⁻¹ 7はそれぞれ同一であっても、異なっていてもよく、R6+R7=100モル%とした場合、R6+R7のうち 少なくとも10モル%以上、50モル%以下が一般式 (4) であらわされる不飽和二重結合を有する一価の有機基である]

【化4】

... (4)

[式中、R3は水素原子および/または炭素数1~3の脂肪族基であり、R4, R5はそれぞれ独立に水素原子および/または炭素数1~3の脂肪族基である。mは2~10の整数である]

【請求項3】 感光性ポリベンズオキサゾール前駆体樹脂の構造が、下記一般式 (5) および/または一般式 (7) で示されることを特徴とする請求項1に記載の感光性ポリベンズオキサゾール前駆体樹脂。

【化5】

[式中R1, R2, R6, R7は、請求項2における一般式(3)に記載のものと同じである。sは1~150 30 の整数である。R8、R8′は下記一般式(6)で示される基であり、また、R8、R8′は同一であってもよいし、異なっていてもよい]

【化6】

[R9、R9'、R9"、R9"'は1価の有機基であ ※【化7】

z 1

[式中R1, R2, R6, R7は、請求項2における一般式(3)に記載のものと同じである。sは1~150の整数である。R10は2価の有機基をあらわす]

【請求項4】 請求項3に記載の一般式(5)で表される感光性ポリベンズオキサゾール前駆体樹脂において、R8、R8′が、下記一般式(4)で表される不飽和二重結合を有する1価の有機基であることを特徴とする感光性ポリベンズオキサゾール前駆体樹脂。

【化8】

[式中、R3は水素原子および/または炭素数1~3の脂肪族基であり、R4, R5はそれぞれ独立に水素原子および/または炭素数1~3の脂肪族基である。mは2~10の整数である]

【請求項5】 請求項1~4に記載の感光性ポリベンズ オキサゾール前駆体樹脂、光重合開始剤、不飽和二重結 20 合を有する分子間架橋剤、及び希釈溶剤を含有すること を特徴とする、ネガ型感光性樹脂組成物。

【請求項6】 請求項5に記載のネガ型感光性樹脂組成物を半導体素子上に塗布した後、ブリベーク、露光、現像してパターニングし、その塗膜パターンを加熱硬化することを特徴とする耐熱性パターンの作製方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、電子部品の絶縁材料や半導体装置におけるパッシベーション膜、パッファ 30 ーコート膜、層間絶縁膜などに用いられる、耐熱性樹脂材料のパターン形成用の新規な感光性樹脂(組成物)およびその用途に関する。

[0002]

【従来の技術】従来、半導体素子の表面保護膜、層間絶縁膜などには、優れた耐熱性と電気特性、機械特性などを併せ持つポリイミド樹脂が用いられている。このポリイミド樹脂は、一般に感光性ポリイミド前駆体組成物の形で供され、これを塗布、活性光線によるパターニング、現像、熱イミド化処理等を施すことによって容易に 40パターニング形成させることが出来、従来の非感光型ポリイミドに比べて大幅な工程短縮が可能となるという特徴を有している。

【0003】ところが、その現像工程においては、現像 被としてN-メチル-2-ピロリドンなどの大量の有機 溶剤を用いる必要があり、高コスト問題や安全性および 近年の環境問題の高まりなどから、脱有機溶剤対策が求められている。これを受け、最近になって、フォトレジストと同様に、希薄アルカリ水溶液で現像、パターン形成が可能な耐熱性感光性樹脂材料の提案が各種なされて 50

いる。例えば、ポリアミド酸にアミノ基、アミド基、ウレタン基等を有する化合物を混合し、光開始剤の存在下、露光後加熱する方法(特開平6-289626号公報)、ポリアミド酸とフェノール性水酸基を有するアミン化合物との塩にキノンジアジドを混合する方法(特開平6-161102号公報)、ポリアミド酸にニフェジピン等の塩基発生剤を混合する方法(特開平5-5995号公報)などがある。

【0004】以上挙げたものは、ポリアミド酸をベース 10 としたポジ型感光性のものであり、比較的良好な現像性 を示すが、露光部と未露光部の溶解度差をとりにくく、 パターンの膜減りが大きく、また光感度も充分なもので はない。そのうえ、ポリマー主鎖中に遊離カルボン酸が 多量に存在するため、自身の酸性によって主鎖が経時的 に加水分解してしまい、保存安定性が極めて低いという 欠点がある。特公平2-37934号公報には、ポリア ミド酸のカルポキシル基にグリシジルメタクリレートを 作用させ、エステル結合を介して感光基を導入し、この 際生成するエポキシ環由来の水酸基を分子内環状酸無水 物でブロックした形のネガ型感光性材料が提案されてい る。これもやはりポリマー中に遊離カルボン酸が多量に 存在するため、自身の酸性によって主鎖、および感光性 側鎖が経時的に加水分解してしまい、保存安定性が低い ことが懸念され、さらに感光基導入時に、イミド化反応 が進んでしまい、目的のポリマーが得られないといった 問題があった。

【0005】一方、溶剤可溶性ポリイミドのジアミン原料にヒドロキシル基含有化合物を用い、その水酸基の一部ないし全部に2-イソシアナートエチルメタクリレートを作用させ、ウレタン結合を介して光重合性基を導入する手法(特開平5-232701号公報)もあるが、そもそも当該ポリイミド骨格を組成物として希釈有機溶剤に溶解している以上、製膜後も同等、もしくはそれに類する有機溶剤に溶解することは必然であり、半導体装置のパッファーコート膜用途などに要求される、高い耐溶剤性を満足するとは考えられない。

【0006】さらに、ポリベンズオキサゾール前駆体を、キノンジアジドなどの光活性成分と混合して用いる方法(特開平5-197153号公報、特開平8-269198号公報など)や、ポリアミド酸の3-ヒドロキシベンジルエステル体単独、もしくはポリアミド酸と混合して用いる方法(特開平4-218051号公報)なども提合して用いる方法(特開平4-218051号公報)なども提案されている。これら骨格中にフェノール性水酸基を有するポリマーとキノンジアジド成分とを混合して用いるポリマーとキノンジアジド成分とを混合して用いるができ、更に室温での保存存安定性が高く、同時に従来のポリイミドと同等の熱硬化膜特性を有しているため、有機溶剤現像型ポリイミド前駆体の代替材料として注目されている。

【0007】当該手法は、本来アルカリ可溶性のポリマ 一骨格を、キノンジアジド成分との相互作用により、溶 解性を抑制している。露光工程により、露光部のキノン ジアジド成分はカルボン酸に変化する。この為、露光部 のアルカリ溶解性が促進される。未露光部はキノンジア ジドとポリマーの相互作用により溶解抑止状態にあり、 この溶解性の差(溶解速度差)により、パターン形成が 可能になる。しかし、この方法では未露光部の膜減りを 完全に抑制することが難しく、必然的に未露光部の残存 率やコントラストが劣るという欠点を有している。さら 10 に、現像時は常に未露光部が膜減りするため、半導体製 造プロセスでの現像マージンが小さく、実用上使いにく いといった問題がある。

【0008】また、アルカリ溶解性を向上させるため に、ポリアミド酸をプレンドまたは共重合したものの場 合、その主鎖中に遊離カルボン酸が存在するため、保存 安定性が低いのは前述と同様である。ポリベンズオキサ ゾール前駆体を、ビスアジド成分と混合して、ネガ型感 光性材料として用いる方法(特開平7-128846号 公報)も提案されているが、当該手法のようにポリマー 主鎖中に光重合性基が全く存在しない場合、ピスアジド 成分の光重合性だけでは光感度が低く、現像時の露光部 膨潤、溶出や、充分な解像コントラストの確保が難しい といった問題がある。

【0009】同様に、ポリマー主鎖中に光重合性基が全 く存在しないポリベンズオキサゾール前駆体と、光重合 性不飽和結合を有するモノマー成分とを混合して、ネガ 型感光性材料として用いる方法(米国特許第51067 20号) も提案されているが、当該手法のようにポリマ 一主鎖中に光重合性基が全く存在しない場合、光感度が 30 非常に低く、現像時の露光部膨潤、溶出や、充分な解像 コントラストの確保が難しいといった問題がある。

【0010】ポリベンズオキサゾール前駆体の骨格中 に、2量化または重合可能な炭素-炭素二重結合が導入 されたポリベンズオキサゾール前駆体の提案 (特開平1 - 223126号公報)がなされているが、感光基がポ · リマー側鎖と比べて、自由度の少ないポリマー主鎖中に 存在する為、光感度が著しく低く、現像時の露光部膨 潤、溶出や、充分な解像コントラストの確保が難しいと いった問題がある。さらに、光重合により、架橋された 40 アリル基は炭素-炭素一重結合に変換されるため、加熱 硬化後の耐熱性に影響が出るという懸念がある。

[0011]

【発明が解決しようとする課題】本発明の課題は、希薄 アルカリ水溶液現像が可能で、現像マージンが広く、解 像度、アスペクト比などの露光、解像特性に優れ、同時 にそれら性能を長期間に渡って保証しうる優れた組成物 保存安定性を示し、また半導体装置の表面保護膜、層間 絶縁膜、パッシペーション膜用途として要求される力学 的性能をも高いレベルで満足する、新規な耐熱性感光性 50 いてもよく、R6+R7=100モル%とした場合、R

樹脂およびそれを用いたネガ型感光性樹脂組成物を提供 することにある。さらに、それを用いた耐熱性パタージー の作製方法を提供することも目的とする。

[0012]

【課題を解決するための手段】本発明者らは、鋭意研究 を行った結果、特定の構造を有したヒドロキシポリアミ ドの水酸基の一部に、不飽和二重結合を含むイソシアナ 一ト化合物を反応させることにより得られる感光性樹脂 組成物が、前記特性を満たし得ることを見出し、本発明 を成したものである。すなわち、本願は、以下の発明を 提供する。

1) 下記一般式(1) で表される繰り返し単位を有する ヒドロキシポリアミドの水酸基の一部に、下記一般式 (2) で表される不飽和二重結合を含むイソシアナート 化合物を反応させることにより得られる感光性ポリベン ズオキサゾール前駆体樹脂。

[0013]

【化9】

【0014】 [式中R1は2価の芳香族基、R2は4価 の芳香族基である。nは2~150の整数である]

[0015]

【化10】

$$O = C = N - (CH_{z} -)_{m} - O - C - C = C \begin{pmatrix} R_{4} \\ 0 & R_{3} \end{pmatrix}$$
... (

【0016】 [式中、R3は水素原子および/または炭 素数1~3の脂肪族基であり、R4、R5はそれぞれ独 立に水素原子および/または炭素数1~3の脂肪族基で ある。mは2~10の整数である]

2) 下記一般式(3) で表される繰り返し単位を有する 感光性ポリベンズオキサゾール前駆体樹脂。

[0017]

【化11】

【0018】 [式中R1は2価の芳香族基、R2は4価 の芳香族基である。nは2~150の整数である。R 6、R7は水素原子、および/または下記一般式 (4) であらわされる不飽和二重結合を有する一価の有機基で あり、R6、R7はそれぞれ同一であっても、異なって

6+R7のうち少なくとも10モル%以上、50モル% 以下が一般式(4)であらわされる不飽和二重結合を有 する一価の有機基である〕

 $\{0019\}$ 【化12】

【0020】 「式中、R3は水素原子および/または炭 素数1~3の脂肪族基であり、R4, R5はそれぞれ独 立に水素原子および/または炭素数1~3の脂肪族基で ある。mは2~10の整数である]

3) 感光性ポリベンズオキサゾール前駆体樹脂の構造 が、下記一般式(5)および/または一般式(7)で示 されることを特徴とする請求項1に記載の感光性ポリベ ンズオキサゾール前駆体樹脂。

[0021] 【化13】

の有機基である] [0025](化15]

【0026】[式中R1, R2, R6, R7は、上記 2) における一般式(3) に記載のものと同じである。 sは1~150の整数である。R10は2価の有機基を あらわす]

4) 上記3) に記載の一般式(5) で表される感光性ポ リペンズオキサゾール前駆体樹脂において、R8、R 8′が、下記一般式(4)で表される不飽和二重結合を 有する1価の有機基であることを特徴とする感光性ポリ 40 ベンズオキサゾール前駆体樹脂。

【0028】 [式中、R3は水素原子および/または炭 素数1~3の脂肪族基であり、R4,R5はそれぞれ独 50 ルボン酸又はその誘導体としては、例えば、フタル酸、

*【0022】[式中R1, R2, R6, R7は、上記 2) における一般式(3) に記載のものと同じである。 sは1~150の整数である。R8、R8/は下記一般 式(6)で示される基であり、また、R8、R8 は同 一であってもよいし、異なっていてもよい] [0023]

【化14】

【0024】 [R9、R9′、R9″、R9″′は1価

... (7)

立に水素原子および/または炭素数1~3の脂肪族基で ある。mは2~10の整数である]

5)上記1)~4)に記載の感光性ポリベンズオキサゾ 一ル前駆体樹脂、光重合開始剤、不飽和二重結合を有す る分子間架橋剤、及び希釈溶剤を含有することを特徴と する、ネガ型感光性樹脂組成物。

6) 上記5) に記載のネガ型感光性樹脂組成物を半導体 素子上に塗布した後、プリペーク、露光、現像してパタ ーニングし、その塗膜パターンを加熱硬化することを特 徴とする耐熱性パターンの作製方法。

【0029】本発明の感光性ポリベンズオキサゾール前 駆体樹脂の合成に用いられる前記一般式 (1) で表され る繰り返し単位を有するヒドロキシポリアミドを得るた めには、まず、芳香族ジカルボン酸又はその誘導体(2) 価の芳香族基R1を含む)とピスー(o-アミノフェノ ール) 類(4価の芳香族基R2を含む) とを重縮合させ る。ここで用いられる、2価の芳香族基R1を含むジカ

イソフタル酸、テレフタル酸、4,4'-ジフェニルエ ーテルジカルボン酸、3,4'-ジフェニルエーテルジ カルボン酸、3,3'-ジフェニルエーテルジカルボン 酸、4,4'-ピフェニルジカルポン酸、4,4'-ベ ンゾフェノンジカルポン酸、4,4'-ヘキサフルオロ イソプロピリデン二安息香酸、4,41-ジカルポキシ ジフェニルアミド、1、4-フェニレンジエタン酸、 1,1-ピス(4-カルポキシフェニル)-1-フェニ ルー2, 2, 2ートリフルオロエタン、ピス(4ーカル ポキシフェニル) スルフィド、ピス (4-カルポキシフ 10 ェニル) テトラフェニルジシロキサン、ピス (4-カル ポキシフェニル) テトラメチルジシロキサン、ピス (4 ーカルボキシフェニル) スルホン、ピス (4-カルボキ シフェニル) メタン、5-t-プチルイソフタル酸、5 - プロモイソフタル酸、5-フルオロイソフタル酸、5 -クロロイソフタル酸、2,2-ピス-(p-カルボキ シフェニル) プロパン、4、4'-(p-フェニレンジ オキシ) 二安息香酸、2,6-ナフタレンジカルポン 酸、もしくはこれらの酸クロライド体、およびヒドロキ シペンゾトリアゾール等との活性エステル体などを挙げ 20 ることができるが、これらに限定されるものではない。 また、これらのものは単独あるいは混合して用いてもよ 11

【0030】また、4価の芳香族基R2を含むピスー (o-アミノフェノール) としては、例えば、3,5-ジアミノー1ーヒドロキシベンゼン、4、6ージアミノ -1,3-ジヒドロキシベンゼン、3,3'-ジヒドロ キシー4, 4'ージアミノピフェニル、4, 4'ージヒド ロキシー3, 3'ージアミノピフェニル、3, 4ージヒ ドロキシー3'、4'ージアミノピフェニル、2、2ーピ 30 ス(4-アミノ-3-ヒドロキシフェニル)プロバン、 ピス (3-アミノー4-ヒドロキシフェニル) スルフィ ド、ピス (3-アミノー4-ヒドロキシフェニル) スル ホン、ピス (3-アミノ-4-ヒドロキシフェニル) メ タン、ピス(4-アミノ-3-ヒドロキシフェニル)メ タン、2、2ービス(4ーアミノー3ーヒドロキシフェ ニル) ヘキサフルオロプロパン、2, 2-ビス(3-ア ミノー4-ヒドロキシフェニル) ヘキサフルオロプロバ ン、2 - (3 ヒドロキシ-4 - アミノフェニル) - 2 -(3-アミノー4-ヒドロキシフェニル) ヘキサフルオ 40 ロプロパン、ピス (3-アミノ-4-ヒドロキシフェニ ル) スルホン、ピス (4-アミノ-3-ヒドロキシフェ ニル)スルホンなどが挙げられるがこれらに限定される ものではない。

【0031】一般式(1)で表される繰り返し単位を有するヒドロキシボリアミドは、上記原料からなる重縮合体であるが、芳香族ジカルボン酸クロライドや芳香族ジカルボン酸の活性エステル体の場合、適当な溶媒中ピリジン等の塩基性化合物の存在下、ピスー(0-アミノフェノール)と混合することにより得ることができる。し 50

かし、芳香族ジカルボン酸を用いる場合は適当な縮合剤が必要となる。このような縮合剤としては、従来公知の一脱水縮合剤が用いることができ、例えば、ジシクロヘキシルカルボジイミド、1-エトキシカルボニル-2-エトキシ-1,2-ジヒドロキノリン、1,1'-カルボニルジオキシージー1,2,3-ペンゾトリアゾール、N,N'-ジスクシンイミジルカーボネート、亜リン酸エステル等を挙げることができる。このうち、ジシクロヘキシルカルボジイミドの場合、1-ヒドロキシー1,2,3-ペンゾトリアゾールと共に用いることが好ましい。

【0032】感光性樹脂組成物中で、ポリマーの末端基にアミノ基が存在する場合、メタクリレートとアミノ基の付加反応が進行し、組成物の保存安定性が悪くなる。そこで、必要に応じて一般式(1)で表されるヒドロシキポリアミドの末端を、下記一般式(5)および/または一般式(7)の形で封止してもよい。

【0033】 【化17】

[0035]

... (5)

【0034】 [式中R1, R2, R6, R7は、一般式(3) に記載のものと同じである。sは1ないし150の整数である。R8は下記一般式(6)で示される基である]

【0036】 [R9、R9′、R9″、R9″′は1価の有機基である]

[0037]

•

【化19】

... (7)

【0038】 [式中R1, R2, R6, R7は、一般式(3) に記載のものと同じである。sは1ないし150の整数である。R10は2価の有機基をあらわす] このようなヒドロキシボリアミドの末端を得るためには、ボリマーの両末端がアミノ基となるように調製した後、ヒドロキシボリアミドのボリマー末端のアミノ基を以下の方法により封止する。

11

(1) スルホン化試薬、例えばメタンスルホニルクロライド、p-トルエンスルホニルクロライド、2-ニトロベンゼンスルホニルクロライドなどと縮合させ、スルホンアミド基として封止する。

(2) アミン末端を無水フタル酸および/またはその誘導体と反応させ、封止する。無水フタル酸および/また 20 はその誘導体としては、例えば無水フタル酸、4-メチルフタル酸無水物、4-クロロフタル酸無水物などが挙げられるが、これに限定されるものでない。

【0039】(3)末端アミノ基を飽和脂肪族炭化水素からなる環状酸無水物と反応させ、ポリマー末端を脂肪族酸が遊離したアミドカルポン酸基として封止する。飽和脂肪族炭化水素からなる環状酸無水物としては、例えば、無水コハク酸、2ホルムアミドコハク酸無水物、メチルコハク酸無水物、2、2ージメチルコハク酸無水物、アセトキシコハク酸無水物、アセチルメルカプトコ 30ハク酸無水物、無水グルタル酸、3ーメチルグルタル酸無水物、2、2ージメチルグルタル酸無水物、3、3ージメチルグルタル酸無水物などが挙げられるが、これらに限定されるものでない。

(4) 末端アミノ基をアルケニル基またはアルキニル基を少なくとも1個有する脂肪族、脂環式または芳香族からなる酸無水物で封止する。例えば、無水マレイン酸、cis-4-シクロヘキセン-1,2ジカルボン酸無水物、5-ノルボルネン-2,3-ジカルボン酸無水物、メチル-5-ノルボルネン-2,3-ジカルボン酸無水40物等が挙げられるが、これらに限定されるものでない。【0040】(5)末端nアミノ基をtert-ブトキシカルボニル基でウレタン結合の形で封止する。例えば、ジ(tert-ブチル)ジカーボネートが封止剤として好ましい。

(6)末端アミノ基を下記一般式(2)であらわされる イソシアナート化合物と反応させ、ウレア結合を介し て、感光基が導入された形で封止する。封止方法として は、ヒドロキシボリアミド合成直後に一般式(2)であ らわされるイソシアナート化合物と反応させて封止して50

もよいし、ヒドロキシボリアミド合成直後には封止せずに、アミノ基はそのまま残して精製し、その後、ヒドロキシボリアミドのヒドロキシル基に一般式 (2) であらわされるイソシアナート化合物を反応させて感光基を導入する際、同時に末端アミノ基の封止反応を行ってもよい

[0041] [化20]

【0042】 [式中、R3は水素原子および/または炭素数1ないし3の脂肪族基であり、R4, R5はそれぞれ独立に水素原子および/または炭素数1ないし3の脂肪族基である。mは2ないし10の整数である]

【0043】一般式(2)で表される不飽和二重結合を 含むイソシアナート化合物としては、例えば、2-イソ シアナートエチルアクリレート、3-イソシアナートプ ロピルアクリレート、4-イソシアナートプチルアクリ レート、5-イソシアナートペンチルアクリレート、6 -イソシアナートヘキシルアクリレート、8-イソシア ナートオクチルアクリレート、10-イソシアナートデ シルアクリレート、18-イソシアナートオクタデシル アクリレート、2-イソシアナートエチルメタクリレー ト、3-イソシアナートプロピルメタクリレート、4-イソシアナートプチルメタクリレート、5-イソシアナ ートペンチルメタクリレート、6-イソシアナートヘキ シルメタクリレート、8-イソシアナートオクチルメタ クリレート、10-イソシアナートデシルメタクリレー ト、18-イソシアナートオクタデシルメタクリレー ト、2-イソシアナートエチルクロトネート、3-イソ シアナートプロピルクロトネート、4-イソシアナート プチルクロトネート、5-イソシアナートペンチルクロ トネート、6-イソシアナートヘキシルクロトネート等 が挙げられるが、好ましくは2-イソシアナートエチル メタクリレートが用いられる。

【0044】(7)末端アミノ基を酸無水物と反応させ、その末端を更にイミド化させて封止する。ここで用いる酸無水物の例としては、1,2-シクロヘキサンジカルボン酸無水物、4-メチルシクロヘキサン-1,2-ジカルボン酸無水物、3-メチルシクロヘキサン-1,2-ジカルボン酸無水物、4-シクロヘキセン-

.

1,2-ジカルボン酸無水物、1,2-シクロペンタン ジカルボン酸無水物、1,2ーシクロプタンジカルボン 酸無水物、1,2-シクロプロパンジカルボン酸無水 物、5-ノルボルネン-2、3-ジカルボン酸無水物、 ノルボルナン-2,3-ジカルボン酸無水物、2,3-ピリジンジカルボン酸無水物、1、1-シクロペンタン 二酢酸無水物、無水シトラコン酸、無水ジフェン酸、無 水3,6-エポキシー1,2,3,6-テトラヒドロフ タル酸、無水グルタル酸、無水イタコン酸、無水マレイ ン酸、無水フタル酸、無水4-エチニルフタル酸、無水 こはく酸、無水1,2-ナフタル酸、無水1,8-ナフ タル酸などが挙げられるが、これらに限定されるもので

はない。

【0045】このようなイミド化の方法としては加熱や 脱水剤、脱水剤と塩基性触媒、塩基性触媒など種々の公 知の方法を用いることができる。このとき使う脱水剤と しては従来公知の脱水剤を使用することができ、例え ば、無水酢酸、無水プロピオン酸、無水安息香酸、無水 トリフルオロ酢酸、アセチルクロライド、トシルクロラ イド、メシルクロライド、クロルギ酸エチル、トリフェ 20 ニルホスフィンとジベンゾイミダゾリルジスルフィド、 ジシクロヘキシルカルボジイミド、N, N'-カルボニ ルジイミダゾール、2-エトキシ-1-エトキシカルボ ニル-1, 2-ジヒドロキノリン、シュウ酸N, N'-ジスクシニミジルエステルなど、塩基性触媒を使う場合 はピリジン、ピコリン、2、6-ルチジン、コリジン、 トリエチルアミン、N-メチルモルフォリン、4-N、 N'-ジメチルアミノピリジン、イソキノリン、トリエ チルアミン、1, 4-ジアザビシクロ〔2, 2, 2〕オ クタン、1,8-ジアザビシクロ (5.4.0) -7-30 ウンデセンなどが挙げられるがこれらに限定されるもの ではない。

【0046】さらには、イミド化法を選べば両末端がア ミノ基のポリマーに末端縮合用の酸無水物とイミド化剤 を同時に加えることによって中間体を経由せずに目的と するヒドロキシポリアミドを得ることができる。上記重 縮合反応、末端封止反応に用いる有機溶媒としては、生 成するヒドロキシポリアミドを完全に溶解する極性溶媒 が一般に好ましく、例えば、N-メチル-2-ピロリド ン、N, N-ジメチルアセトアミド、N, N-ジメチル 40 ホルムアミド、ジメチルスルホキシド、テトラメチル尿 素、γ-ブチロラクトン等が挙げられる。その他、この 極性溶媒以外に一般的有機溶媒であるケトン類、エステ ル類、ラクトン類、エーテル類、ハロゲン化炭化水素 類、炭化水素類として例えば、アセトン、メチルエチル ケトン、メチルイソプチルケトン、シクロヘキサノン、 酢酸メチル、酢酸エチル、酢酸プチル、シュウ酸ジエチ ル、エチレングリコールジメチルエーテル、ジエチレン グリコールジメチルエーテル、テトラヒドロフラン、ジ クロロメタン、1, 2-ジクロロエタン、1, 4-ジク 50 一般式(2)で表される不飽和二重結合を含むイソシア

ロロブタン、クロロベンゼン、ロージクロロベンゼン、 ヘキサン、ヘプタン、ペンゼン、トルエン、キシレン等~~ も使用することができる。

14

【0047】生成したヒドロキシポリアミドを水又はメ タノール等のヒドロキシポリアミドの貧溶媒中に投入 し、さらに再沈を繰り返すことによって精製し、真空乾 燥を行い、目的とするヒドロキシボリアミドを得る。本 発明に用いられる感光性ポリベンズオキサゾール前駆体 は、上記反応により得られた一般式(1)で表されるヒ ドロキシポリアミドをもう一度有機溶媒に再溶解し、下 記一般式(2)で表される不飽和二重結合を含むイソシ アナート化合物を反応させることにより得られる。この 時、

[0048] 【化21】

$$0=C=N-(CH_{2}-)_{m}-O-C-C=C R_{4}$$

$$0 R_{3}$$
... (2)

【0049】[式中、R3は水素原子および/または炭 素数1~3の脂肪族基であり、R4, R5はそれぞれ独 立に水素原子および/または炭素数1~3の脂肪族基で ある。mは2~10の整数である]

【0050】一般式(2)で表される不飽和二重結合を 含むイソシアナート化合物としては、例えば、2-イソ シアナートエチルアクリレート、3-イソシアナートプ ロピルアクリレート、4-イソシアナートプチルアクリ レート、5-イソシアナートペンチルアクリレート、6 ーイソシアナートヘキシルアクリレート、8 ーイソシア ナートオクチルアクリレート、10-イソシアナートデ シルアクリレート、18-イソシアナートオクタデシル アクリレート、2-イソシアナートエチルメタクリレー ト、3-イソシアナートプロピルメタクリレート、4-イソシアナートプチルメタクリレート、5-イソシアナ ートペンチルメタクリレート、6-イソシアナートヘキ シルメタクリレート、8-イソシアナートオクチルメタ クリレート、10-イソシアナートデシルメタクリレー ト、18-イソシアナートオクタデシルメタクリレー ト、2-イソシアナートエチルクロトネート、3-イソ シアナートプロピルクロトネート、4-イソシアナート プチルクロトネート、5-イソシアナートペンチルクロ トネート、6-イソシアナートヘキシルクロトネート等 が挙げられるが、好ましくは2-イソシアナートエチル メタクリレートが用いられる。

【0051】一般式(1)で表されるヒドロキシポリア ミドと一般式(2)で表される不飽和二重結合を含むイ ソシアナート化合物の反応は、通常、0~100℃、好 ましくは20~70℃の温度で行われ、その反応の配合 はヒドロキシボリアミド中の全水酸基のモル数に対し、

ネート化合物は通常、10~70モル%に相当する量を加える。10モル%以下の添加量では、光感度が低く、パターンの膨間が激しい為、実用上好ましくない。一方、70モル%以上の添加量では、本発明のポリアミドのアルカリ性現像液に対する親和性が著しく低下し、現像後の未露光部に溶け残りが生じ、現像が実質的に不可能となるため好ましくない。この反応に、トリエチルアミン、ピリジン、ジメチルアミノビリジン、キムクリジン、ロ、4-ジアゾビシクロ(2,2,2,)オクタン、のようなアミン類、または、ジブチルスズジラウレート、あるいはジブチルスズジアセテートのような錫化合物を触媒として用いると、反応は容易になる。

【0052】ごのような反応に用いる有機溶媒として は、イソシアネート基に不活性かつ一般式(1)で表さ れるヒドロキシポリアミドを完全に溶解する極性溶媒が 一般に好ましく、例えば、N-メチル-2-ピロリド ン、N, N-ジメチルアセトアミド、N, N-ジメチル ホルムアミド、ジメチルスルホキシド、アープチロラク トン等が挙げられる。その他、この極性溶媒以外に一般 的有機溶媒であるケトン類、エステル類、ラクトン類、 エーテル類、ハロゲン化炭化水素類、炭化水素類とし て、例えば、アセトン、メチルエチルケトン、メチルイ ソプチルケトン、シクロヘキサノン、酢酸メチル、酢酸 エチル、酢酸ブチル、シュウ酸ジエチル、エチレングリ コールジメチルエーテル、ジエチレングリコールジメチ ルエーテル、テトラヒドロフラン、ジクロロメタン、 1,2-ジクロロエタン、1,4-ジクロロブタン、ク ロロベンゼン、oージクロロベンゼン、ヘキサン、ヘプ タン、ペンゼン、トルエン、キシレン等も使用すること ができる。

【0053】この反応生成物は、そのまま組成物に供することができるが、必要に応じて水又はメタノール等のヒドロキシボリアミドの貧溶媒中に投入し、さらに再沈を繰り返すことによって精製して使用することもできる。このようにして、感光性が付与された下記一般式(3)で表される繰り返し単位を有する感光性ポリベンズオキサゾール前駆体樹脂が得られる。

[0054]

【化22】

... (3)

【0055】 [式中R1は2価の芳香族基、R2は4価の芳香族基である。nは2~150の整数である。R6、R7は水素原子、および/または下記一般式(4)であらわされる不飽和二重結合を有する一価の有機基であり、R6、R7はそれぞれ同一であっても、異なっていてもよく、R6+R7=100+ル%とした場合、R

6+R7のうち少なくとも10モル%以上、50モル% 以下が一般式(4)であらわされる不飽和二重結合を有一する一価の有機基である]

【0056】感光基の導入率が10モル%以下では、実用露光感度が著しく低下し、現像後パターンの膨潤等が激しくなり、好ましくない。一方、感光基の導入率が50モル%以上では、本発明の感光性樹脂のアルカリ性現像液に対する親和性が著しく低下し、現像後の未露光部に溶け残りが生じ、現像が実質的に不可能となるため好ましくない。

[0057]

【化23】

... (4)

【0058】 [式中、R3は水素原子および/または炭素数1~3の脂肪族基であり、R4, R5はそれぞれ独立に水素原子および/または炭素数1~3の脂肪族基である。mは2~10の整数である]

【0059】本発明の感光性樹脂組成物を調製する際に用いられる光重合開始剤としては、例えば、(a)ベンゾフェノン、0-ベンゾイル安息香酸メチル、4-ベンゾイル・4'-メチルジフェニルケトン、ジベンジルケトン、フルオレノンなどのベンゾフェノン誘導体、(b)2,2'-ジエトキシアセトフェノン、2-ヒドロキシ-2-メチルプロピオフェノン、1-ヒドロキシシクロヘキシルフェニルケトンなどのアセトフェノン誘導体、(C)チオキサントン、2-メチルチオキサントン、2-イソプロピルチオキサントン、ジエチルチオキサントンなどのチオキサントン誘導体、(d)ベンジル、ベンジルジメチルケタール、ベンジル-β-メトキシエチルアセタールなどのベンジル誘導体、

【0060】(e) ベンソイン、ベンソインメチルエーテルなどのベンソイン誘導体、(f) I-フェニル-1、2-ブタンジオン-2-(o-メトキシカルボニル)オキシム、1-フェニル-1、2-プロバンジオン-2-(o-メトキシカルボニ40ル)オキシム、I-フェニル-1、2-プロバンジオン-2-(o-エトキシカルボニル)オキシム、1-フェニル-1、2-プロバンジオン-2-(o-ベンソイル)オキシム、1、3-ジフェニル-プロバントリオン-2-(o-ベンソイル)オキシム、I-フェニル-3-エトキシープロバントリオン-2-(o-ベンソイル)オキシムなどのオキシム類などが挙げられるが、これらに限定されるものではない。また、使用にあたっては、単独でも2種以上の混合物でもかまわない。

あり、R6, R7はそれぞれ同一であっても、異なって 【0061】上記した光重合開始剤の中では、光感度のいてもよく、R6+R7=100モル%とした場合、R50点で(f)のオキシム類がより好ましい。また、本発明に

... (8)

おいては、ピスアジド系化合物は連鎖移動型光開始剤ではないため、光感度が他の開始剤と比較して、著しく低く、光重合開始剤として用いるのは、好ましくない。これらの光重合開始剤の添加量は、前記の感光性ポリベンズオキサゾール前駆体ポリマー100重量部に対し、1~15重量部が好ましい。この添加量が1重量部より少ないと感度向上の効果が得られず、この添加量が15重量部を越えると、キュア時の膜減りが著しく、好ましくない。

【0062】本発明の感光性樹脂組成物を調製する際に 10 用いられる不飽和二重結合を有する分子間架橋剤としては、例えば、ポリエチレングリコールジアクリレート(エチレングリコールユニットの数2~20)、ポリエチレングリコールジメタクリレート(エチレングリコールジメタクリレート、ポリ(1,2-プロピレングリコール)ジアクリレート、ポリ(1,2-プロピレングリコール)ジメタクリレート、ペンタエリスリトールジアクリレート、グリセロールジメタクリレート、グリセロールジアクリレート、グリセロールジメタクリレート、ジペンタエリスリトールへキサアクリレート、メ 20 チレンピスアクリルアミド、N-メチロールアクリルアミド、エチレングリコールジグリシジルエーテル-メタクリル酸付加物、グリセロールジグリシジルエーテル-ア*

* クリル酸付加物、ビスフェノールAジグリシジルエーテル-アクリル酸付加物、ビスフェノールAジグリシジル --エーテル-メタクリル酸付加物、N, N' -ジ (2 - メタクリルオキシエチル) 尿素などが挙げられるが、これらに限定されるものではない。

【0063】このような不飽和二重結合を有する分子間 架橋剤としては、下記式(8)、(9)の化合物が好ましく用いられる。この化合物は光硬化性に優れており、かつ、適度にアルカリ性現像液に親和性があるために、解像度向上効果に優れている。また、使用にあたっては、単独でも2種以上の混合物でもかまわない。

【0065】 [R11は水素原子及び/またはメチル基であり、式中kは1~14の整数である] 【0066】 【化25】

【0067】これらの不飽和二重結合を有する分子間架 橋剤は、前記の感光性ポリベンズオキサゾール前駆体ポ 30 リマー100重量部に対して1~100重量部用いて溶 解させて使用することが好ましい。この量が、1重量部 より少ないと感光時に硬化が不十分となり、一方、この 量が100重量部を越えると感光性樹脂組成物 (ワニ ス) の溶液粘度が低下して均一な塗膜が得らない。ま た、本発明の感光性樹脂組成物 (ワニス) を調製する際 に用いられる希釈溶剤としては、例えば、N. N-ジメチル ホルムアミド、N. N-ジメチルアセトアミド、N-メチル-2 -ピロリドン、ジメチルスルホキシド、ヘキサメチルホ スホルアミド、ピリジン、ァープチロラクトン、ジエチ レングリコールモノメチルエーテル、ジエチレングリコ ールジメチルエーテル、などが挙げられるが、これらに 限定されるものではない。また、使用にあたっては、単 独でも2種以上の混合物でもかまわない。

【0068】本発明の感光性樹脂組成物には、所望に応じ光感度向上のための増感剤を添加することができる。このような増感剤としては、例えば、ミヒラーズケトン、4,4'-ビス(ジエチルアミノ)ベンゾフェノン、2,5-ビス(4'-ジエチルアミノベンジリデン)シクロベンタノン、2,6-ビス(4'-ジエチルアミノベンジリデン)シ

クロヘキサノン、2.6-ピス(4'-ジメチルアミノベンジ リデン) -4-メチルシクロヘキサノン、2,6-ピス (4'-ジ エチルアミノベンジリデン)-4-メチルシクロヘキサノ ン、4.4'-ピス (ジメチルアミノ) カルコン、4.4'-ピス (ジエチルアミノ)カルコン、2- (4'-ジメチルアミノ シンナミリデンインダノン、2-(4'-ジメチルアミノベ ンジリデンインダノン、2- (p-4'-ジメチルアミノビフ ェニル) -ベンゾチアゾール、1,3-ビス(4-ジメチルア ミノベンジリデン)アセトン、1.3-ビス(4-ジエチルア ミノベンジリデン) アセトン、3,3'-カルボニル-ビス (7-ジエチルアミノクマリン)、3-アセチル-7-ジメチ ルアミノクマリン、3-エトキシカルボニル-7-ジメチル アミノクマリン、3-ペンジロキシカルボニル-7-ジメチ ルアミノクマ リン、3-メトキシカルポニル-7-ジエチル アミノクマリン、3-エトキシカルボニル-7-ジエチルア ミノクマリン、N-フェニル-N-エチルエタノールアミ ン、N-フェニルジエタノールアミン、N-p-トリルジエタ ノールアミン、N-フェニルエタノールアミン、4-モルホ リノベンゾフェノン、4-ジメチルアミノ安息香酸イソア ミル、4-ジエチルアミノ安息香酸イソアミル、2-メルカ プトペンズイミダゾール、1-フェニル-5-メルカプト-1. 50 2, 3, 4-テトラゾール、2-メルカプトペンゾチアゾール、

2- (p-ジメチルアミノスチリル) ベンズオキサゾール、2- (p-ジメチルアミノスチリル) ベンズチアゾール、2- (p-ジメチルアミノスチリル) ナフト (1,2-d) チアゾール、2- (p-ジメチルアミノベンゾイル) スチレンなどが挙げられる。これらは単独で又は 2ないし5種類の組み合わせで用いられ、その添加量は前記の感光性ポリベンズオキサゾール前駆体ポリマー100重量部に対し、0.1~10重量部が好ましい。

【0069】本発明の感光性樹脂組成物には、所望に応 じ基材との接着性向上のため接着助剤を添加することも 10 できる。このような接着助剤としては、例えば、 ャーア ミノプロピルトリメトキシシラン、N- (β-アミノエチ ル) -γ- アミノプロピルメチルジメトキシシラン、γ-グリシドキシプロピルメチルジメトキシシラン、ャーグ リシドキシプロピルメチルジエトキシシラン、ァ-メル カプトプロピルメチルジメトキシシラン、3-メタクリロ キシプロピルジメトキシメチルシラン、3-メタクリロキ シプ ロピルトリメトキシシラン、3- (フェニル) アミ ノプロピルトリメトキシシラン、ジメトキシメチル-3-ピペリジノプロピルシラン、ジエトキシ-3-グリシドキ シプロピルメチルシラン、N- (3-ジエトキシメチルシリ ルプロピル) スクシンイミド、N- (3- (トリエトキシシ リル) プロピル) フタルアミド酸、ベンゾフェノン-3. 3'-ピス (3-トリエトキシシリル) プロピルアミノカル ポニル-4,4'-ジカルポン酸、ベンゼン-1,4-ピス(3-ト リエトキシシリル) プロピルアミノカルボニル-2,5-ジ カルボン酸などが用いられる。これらの添加量は前記の 感光性ポリベンズオキサゾール前駆体ポリマーに対し、 0. 5~10重量部の範囲が好ましい。

【0070】本発明の感光性樹脂組成物には、所望に応 30 い。 じ保存時の組成物溶液の粘度や光感度の安定性を向上さ せるために熱重合禁止剤を添加することができる。この ような熱重合禁止剤としては、例えば、ヒドロキノン、 N-ニトロソジフェニルアミン、p-tert-ブチルカテコー ル、フェノチアジン、N-フェニルナフチルアミン、エチ レンジアミン四酢酸、1,2-シクロヘキサンジアミン四酢 酸、グリコールエーテルジアミン四酢酸、2,6-ジ-tert-ブチル-p-メチルフェノール、5-ニトロソ-8-ヒドロキシ キノリン、1-ニトロソ-2-ナフトール、2-ニトロソ-1-ナ フトール、2-ニトロソ-5-(N-エチル-N-スルフォプロピ 40 ルアミノ)フェノール、N-ニトロソ-N-フェニルヒドロ キシアミンアンモニウム塩、N-ニトロソ-N-フェニルヒ ドロキシルアミンアンモニウム塩、N-ニトロソ-N (1-ナ フチル) ヒドロキシルアミンアンモニウム塩、ビス (4-ヒドロキシ-3,5-tert-ブチル-フェニルメタンなどが用 いられる。その添加量は、前記の感光性ポリベンズオキ サゾール前駆体ポリマー100重量部に対し、0.00 5~5重量部の範囲が好ましい。

【0071】また、本発明の感光性樹脂組成物には、必要に応じて染料、表面平滑性付与剤などを適宜配合する 50

ことができる。このような染料としては、例えば、メチ ルパイオレット、クリスタルバイオレット、マラカイト グリーン等が、表面平滑性付与剤としては、例えば、ポ リプロピレングリコールまたはポリオキシエチレングリ コール等のポリグリコール類及びその誘導体の非イオン 系界面活性剤、例えばフロラード (商品名、住友 3 M社) 製)、メガファック(商品名、大日本インキ化学工業社 製)、スルフロン(商品名、旭硝子社製)等のフッ素系 界面活性剤、例えばKP341 (商品名、信越化学工業 社製) 等の有機シロキサン界面活性剤等が挙げられる。 【0072】本発明の感光性樹脂組成物は、例えば、ス ピンコーター、バーコーター、ブレードコーター、カー テンコーター、スクリーン印刷器などで塗布する方法、 スプレーコーターで噴霧塗布する方法などにより基板上 に塗布することができる。得られた塗膜は、風乾、オー ブン又 はホットプレートによる加熱乾燥、真空乾燥な どにより乾燥される。ホットプレートによる加熱乾燥の 場合、乾燥温度は80度以上105度以下が好ましい。 この温度が80度以下の場合は、溶媒が十分に蒸発せ ず、プリベーク後の膜が十分に乾燥しないため、プリベ ーク膜の取り扱いが難しくなる。一方、この温度が10 5 度以上の温度で乾燥した場合、本発明におけるポリア ミド中のウレタン基を介した光感光基が、水酸基とイソ シアネート化合物とに解離することにより外れ、著しく 感度が低下する。こうして得られた塗膜は、コンタクト アライナー、ミラープロジェクション、ステッパー等の 露光装置を用いて、紫外線光源等により露光される。パ ターンの解像度及び取扱い性の点で、その光源波長は i 線が好ましく、露光装置としてはステッパーが好まし

【0073】露光後、現像が行われるが、この現像方法としては、従来知られているフォトレジストの現像方法、例えば浸漬法、パドル法、回転スプレー法、超音方波処理を伴う浸漬法などの中から任意の方法を選んで化しては、水酸化ナトリウム、炭酸ナトリウム、ケイ酸ナトリウム、水酸化ナモニア水等の無機アルカリ類、エチルアミン、デェンカルアミン、トリエタノールアミン等の有機アルカリ類、エチルアミンをリウムとデールアシー・ローキシドロキシドの四級アンモニウムとが必要に応じこれにメタノランを表示である。とができる。

【0074】現像後、リンス液により洗浄を行い現像液を除去することにより、パターンフィルムを得ることができる。リンス液としては、蒸留水、メタノール、エタノール、イソプロパノール等を単独または組み合わせて用いることができる。このようにして得られた感光性ポリベンズオキサゾール前駆体組成物のパターンフィルムは300度以上に加熱して、感光性成分を揮散させ、続

. いて環化反応が進行することにより、ポリベンズオキサ ゾールに変換される。このような加熱変換は、ホットプ レート、オープン、温度プログラムを設定できる昇温式 オープンを用いることにより行うことが出来る。加熱変 換させる際の雰囲気気体としては空気を用いてもよく、 窒素、アルゴン等の不活性ガスを用いることもできる。

21

[0075]

【発明の実施の形態】以下、実施例により本発明の具体 的な実施形態の例を説明する。

[0076]

【実施例1】 (ベースポリマー合成) 容量2 Lのセパラ ブルフラスラスコ中で、N, N-ジメチルアセトアミド (DMAc) 370g、ピリジン26.90g (0.3) 4mol)、2,2-ピス(3-アミノ-4-ヒドロキ シフェニル) - ヘキサフルオロプロパン61.53g (0.17mol)を室温(25℃)で混合攪拌し、ジ アミンを溶解させた。これに、別途ジエチレングリコー ルジメチルエーテル (DMDG) 114g中に4, 4' -ジフェニルエーテルジカルボン酸ジクロライド41. 32g(0.14mol)を溶解させたものを、滴下口 20 ートより滴下した。この際、セパラブルフラスコは15 ~20℃の水浴で冷却した。滴下に要した時間は20 分、反応液温は最大で30℃であった。

【0077】滴下終了から60分間攪拌放置後、反応液*

*に無水フタル酸8.89g(0.06mol)を添加 し、20~25℃で10時間撹拌放置し、ポリマー鎖の 全アミン末端基の100%をフタル酸 (PA) 基で封止 した。この際の反応率は、投入した無水フタル酸の残量 を高速液体クロマトグラフィー (HPLC) で追跡する ことにより、容易に算出することができる。その後、上 記反応液を5人の水に高速攪拌下で滴下しポリマーを分 散析出させ、これを回収し、適宜水洗、脱水の後に真空 乾燥を施し、ヒドロキシポリアミド (SA-1) を得 10 た。

【0078】また、更にポリマーの精製が必要な場合、 以下の方法にて実施することが可能である。即ち、上記 で得られたポリマーをィープチロラクトン (GBL) 3 00gに再溶解したポリマー溶液を、イオン交換水で洗 浄後、GBLで置換された陽イオン交換樹脂及び陰イオ ン交換樹脂90g及び185gがそれぞれ充填されたガ ラスカラムに流すことで処理を行った。このようにして 精製されたポリマー溶液をイオン交換水5Lに滴下し、 その際析出するポリマーを分離、洗浄した後、50度に て48時間真空乾燥を施すことにより精製された下記構 造のポリマーを得ることができた。このとき、重量平均 分子量は9500(ポリスチレン換算値)であった。

[0079]

【化26】

【0080】 (nは1~150の混合物) (感光基導入ポリマーの合成)

【0081】上記方法により得られた乾燥ヒドロキシポ 30 リアミド (SA-1) 100gを容量1Lのセパラブル フラスラスコに入れ、 γ -ブチロラクトン(GBL) 4 00gを加えてポリマーを再溶解し、ジプチルスズジラ ウレート0.63gを加えた。オイルパスにて50℃に 加温した。これに、別途ャープチロラクトン(GBL) 63.30gに2-イソシアナートエチルメタクリレー ト21.10g(0.136モル、ポリマーの全ヒドロ キシル基の40モル%に相当する)を溶解したものを1 5分かけて滴下した。滴下終了後、50℃にて2時間撹 拌した。2時間後、この反応液をイオン交換水3.8L 40 に滴下し、その際析出するポリマーを分離、洗浄した 後、50℃にて24時間真空乾燥を施すことにより、感 光性ポリベンズオキサゾール前駆体 (PBN-1) を得

【0082】図1に、ヒドロキシポリアミド (SA-I) の 「H-NMRスペクトル(400MHz 溶媒、DMS 〇-d6)を示す。図2に感光性ポリベンズオキサゾー ル前駆体 (PBN-1) 樹脂の H-NMRスペクトル (400MHz 溶媒、DMSO-d6) を示す。図 1, 図2共に、6. 9~8. 1 ppmにおけるピーク群 50 は、ポリマー主鎖のベンゼン環と直接結合している水素 原子にそれぞれ帰属される。9.6ppm付近のピーク は水酸基の水素原子に帰属される。また、13~14 p pm付近のピークはポリマー主鎖のアミド結合における 窒素原子と直接結合した水素原子に帰属される。

【0083】図2においては、図1には存在しない5. $6 \sim 5$. 8 ppm、6. $0 \sim 6$. 2 ppmのピークが存 在する。これは、2-イソシアナートエチルメタクリレ ートとヒドロキシポリアミド (SA-1) との反応によ って、ヒドロキシポリアミドの水酸基の一部に2-イソ シアナートエチルメタクリレートのイソシアナート基が 反応し、ウレタン結合を介してポリマーに導入されたメ タクリル基の不飽和二重結合の末端炭素原子に直接結合 した2個の水素原子にそれぞれ帰属される。

【0084】さらに、図2には、図1には存在しない 9.8~10.0ppmのピークが存在する。これは、 上記、水酸基とイソシアネート基の反応により新たに生 成したウレタン結合における窒素原子に直接結合した水 素原子に帰属される。これらのことから、上記反応によ って、確かにメタクリル基がウレタン結合を介してヒド ロキシボリアミドに導入されていることを確認した。

(感光基導入率の算出方法) さらに、実際のメタクリル 基の導入率を以下のようにして求めることができる。こ

こで、メタクリル基の導入率とは、「メタクリル基導入前のヒドロキシポリアミドにおける全水酸基モル数」に対して、「メタクリル基導入後のポリアミドにおける実際に導入されたメタクリル基のモル数」の比率と定義される。

【0085】いま、感光性ポリベンズオキサゾール前駆体 (PBN-1) 樹脂の繰り返し単位において、ポリマー主鎮におけるベンゼン環と直接結合している水素原子は2、2-ピス(3-アミノー4-ヒドロキシフェニル)-ヘキサフルオロプロバン由来の6個と4'-ジフ10ェニルエーテルジカルボン酸ジクロライド由来の8個で、合わせて14個である。このとき、メタクリル基が導入される前の繰り返し単位中の水酸基は2個である。この2個の水酸基に両方ともにメタクリル基がウレタン結合を介して導入された場合には、導入率は100%である。

【0086】いま、繰り返し単位中で、Y個の水酸基がイソシアナート基と反応し、Y個メタクリル基が導入された場合、その導入率(R)は以下の式1で現される。この時、 $0 \le Y \le 2$ である。

式1: 導入率 $(R) = (Y/2) \times 100$

【0087】Yの値は繰り返し単位中における導入されたメタクリル基の数に等しい。そこで、図2において、6.9~8.1ppm間のピーク積分値(ポリマー主鎖におけるペンゼン環と直接結合している水素原子数に対応する)をW、5.6~6.2ppm間のピーク積分値(メタクリル基における不飽和二重結合の末端炭素原子に直接結合した2個の水素原子数に対応する)を2と定義した場合、以下の関係式2が成立する。

式2: 14:Y=W: (Z/2)

よって、式1、式2の関係から、以下の式3が求められる。

式3: 導入率 $(R) = (7 \times 2/R) \times 100$ この関係式より、感光性ポリベンズオキサゾール前駆体 (PBN-1) 樹脂の導入率を求めると、28.0%となる。つまり、ヒドロキシポリアミド (SA-1) の全水酸基の28.0モル%にメタクリル基がウレタン結合を介して導入されていることになる。

【0088】(感光性樹脂組成物の作製) この感光性ポリベンズオキサゾール前駆体 (PBN-1) 100重量 40部に、テトラエチレングリコールジメタクリレート40重量部、I-フェニル-1,2-プロパンジオン-2-(o-ベンゾイル) オキシム6重量部、ミヒラーズケトン2重量部、アーアミノプロピルトリメトキシシラン6重量部、N-ニトロソジフェニルアミン0.1重量部を加えて、N-メチル-2-ピロリドン230重量部に溶解させ、ワニス状の感光性樹脂組成物 (PBN-AI) を得た。

[0089]

【実施例2】実施例1の(ペースポリマー合成) と同様の操作を施し、精製、乾燥済みヒドロキシポリアミド

(SA-1)を得た。

(感光基導入ポリマーの合成) 得られた乾燥ヒドロキシー ポリアミド (SA-1) 100gを容量1Lのセパラブルフ ラスラスコに入れ、γ-プチロラクトン (GBL) 40 0 gを加えてポリマーを再溶解し、ジブチルスズジラウ レート 0. 3 2 gを加えた。オイルパスにて 5 0℃に加 温した。これに、別途ァ-プチロラクトン (GBL) 3 1.7gk2 - 179yr + 174yy + 1740.55g(0.068モル、ポリマーのヒドロキシル 基の20モル%に相当する)を溶解したものを15分か けて滴下した。滴下終了後、50℃にて2時間撹拌し た。2時間後、この反応液をイオン交換水3.8しに滴 下し、その際析出するポリマーを分離、洗浄した後、5 0℃にて24時間真空乾燥を施すことにより、感光性ポ リベンズオキサゾール前駆体 (PBN-2) を得た。こ のとき、'H-NMRスペクトルを測定し、前記式3よ り、導入率が12.3%であることを確かめた。

【0090】(感光性樹脂組成物の作製) この感光性ポリベンズオキサゾール前駆体 (PBN-2) 100重量 部に、テトラエチレングリコールジメタクリレート40 重量部、1-フェニル-1,2-プロバンジオン-2-(o-ペンゾイル)オキシム6重量部、ミヒラーズケトン2重量 部、アーアミノプロピルトリメトキシシラン6重量部、N-ニトロソジフェニルアミン0.1重量部を加えて、N-メチル-2-ピロリドン230重量部に溶解させ、ワニス 状の感光性樹脂組成物 (PBN-A2)を得た。

[0091]

20

30

【実施例3】実施例1の (ベースポリマー合成) と同様の操作を施し、精製、乾燥済みヒドロキシポリアミド (SA-1) を得た。

(感光基導入ポリマーの合成) 得られた乾燥ヒドロキシ ポリアミド (SA-I) 100gを容量1Lのセパラブルフ ラスラスコに入れ、γ-プチロラクトン(GBL)40 0gを加えてポリマーを再溶解し、ジブチルスズジラウ レート 0. 47 gを加えた。オイルバスにて50℃に加 温した。これに、別途ャ-プチロラクトン (GBL) 4 7. 5gに2-イソシアナートエチルメタクリレート1 5. 83g(0. 102モル、ポリマーのヒドロキシル 基の30モル%に相当する)を溶解したものを15分か けて滴下した。滴下終了後、50℃にて2時間撹拌し た。2時間後、この反応液をイオン交換水3.8Lに滴 下し、その際析出するポリマーを分離、洗浄した後、5 0℃にて24時間真空乾燥を施すことにより、感光性ポ リベンズオキサゾール前駆体 (PBN-3) を得た。こ のとき、 H-NMRスペクトルを測定し、前記式3よ り、導入率が17.6%であることを確かめた。

【0092】(感光性樹脂組成物の作製) この感光性ポリベンズオキサゾール前駆体 (PBN-3) 100重畳 部に、テトラエチレングリコールジメタクリレート40 重畳部、1-フェニル-1,2-プロパンジオン-2-(o-ベン

ゾイル)オキシム6重量部、ミヒラーズケトン2重量 部、 γ -アミノプロピルトリメトキシシラン6重量部、N-ニトロソジフェニルアミン 0. 1 重量部を加えて、N-メチル-2-ピロリドン 2 3 0 重量部に溶解させ、ワニス 状の感光性樹脂組成物 (PBN-A3) を得た。

25

[0093]

【実施例4】実施例1の(ペースポリマー合成)と同様の操作を施し、精製、乾燥済みヒドロキシポリアミド(SA-1)を得た。

(感光基導入ポリマーの合成) 得られた乾燥ヒドロキシ 10 ポリアミド (SA-1) 100gを容量1Lのセパラブルフ ラスラスコに入れ、アープチロラクトン (GBL) 40 0 gを加えてポリマーを再溶解し、ジブチルスズジラウ レート0:55gを加えた。オイルパスにて50℃に加 温した。これに、別途ァープチロラクトン (GBL) 5. 5.4gk2-78. 13g(0.117モル、ポリマーのヒドロキシル 基の35モル%に相当する)を溶解したものを15分か けて滴下した。滴下終了後、50℃にて2時間撹拌し た。2時間後、この反応液をイオン交換水3.8Lに滴 20 下し、その際析出するポリマーを分離、洗浄した後、5 0℃にて24時間真空乾燥を施すことにより、感光性ポ リベンズオキサゾール前駆体 (PBN-4) を得た。こ のとき、 H-NMRスペクトルを測定し、前記式3よ り、導入率が22.3%であることを確かめた。

【0094】(感光性樹脂組成物の作製) この感光性ポリベンズオキサゾール前駆体 (PBN-4) 100重量 部に、テトラエチレングリコールジメタクリレート40 重量部、1-フェニル-1,2-プロバンジオン-2-(o-ベンゾイル) オキシム6重量部、ミヒラーズケトン2重量部、アーアミノプロピルトリメトキシシラン6重量部、N-ニトロソジフェニルアミン0.1重量部を加えて、N-メチル-2-ピロリドン230重量部に溶解させ、ワニス状の感光性樹脂組成物 (PBN-A4) を得た。

[0095]

【実施例5】実施例1の(ベースポリマー合成)と同様の操作を施し、精製、乾燥済みヒドロキシポリアミド(SA-1)を得た。

(感光基導入ボリマーの合成) 得られた乾燥ヒドロキシポリアミド (SA-1) 100gを容量1Lのセパラブルフ 40ラスラスコに入れ、 γ -ブチロラクトン (GBL) 400gを加えてボリマーを再溶解し、ジブチルスズジラウレート 0. 79gを加えた。オイルバスにて50℃に加温した。これに、別途 γ -ブチロラクトン (GBL) 79. 1gに2-イソシアナートエチルメタクリレート 25. 91g (0. 167モル、ポリマーのヒドロキシル基の50モル%に相当する) を溶解したものを15分かけて滴下した。滴下終了後、50℃にて2時間撹拌した。2時間後、この反応液をイオン交換水3. 8Lに滴下し、その際析出するポリマーを分離、洗浄した後、5

0℃にて24時間真空乾燥を施すことにより、感光性ポリベンズオキサゾール前駆体 (PBN-5) を得た。このとき、「H-NMRスペクトルを測定し、前記式3より、導入率が43.7%であることを確かめた。

【0096】(感光性樹脂組成物の作製) この感光性ボリベンズオキサゾール前駆体 (PBN-5) 100重量 部に、テトラエチレングリコールジメタクリレート40 重量部、I-フェニル-1、2-プロバンジオン-2-(o-ベンゾイル) オキシム6重量部、ミヒラーズケトン2重量 部、アーアミノプロピルトリメトキシシラン6重量部、N-ニトロソジフェニルアミン0.1重量部を加えて、N-メチル-2-ピロリドン230重量部に溶解させ、ワニス 状の感光性樹脂組成物 (PBN-A5) を得た。

[0097]

【実施例6】(ベースポリマー合成) 実施例1の(ベースポリマー合成) において、用いるポリマー末端封止剤である無水フタル酸をメタンスルホニルクロライド6.87g(0.06mol) に変更して、ピリジン4.75g(0.06mol) をメタンスルホニルクロライド投入時に添加すること以外は、実施例1の(ベースポリマー合成) と同様の操作を行うことで、ポリマー末端が100%メタンスルホニル(MS) 基で封止された、精製、乾燥済みのヒドロキシポリアミド(SA-2)を得た。このとき、重量平均分子量は9300(ポリスチレン換算値)であった。

【0098】(感光基導入ポリマーの合成)上記によ り、得られた乾燥ヒドロキシポリアミド (SA-2) 1 00gを容量1Lのセパラブルフラスラスコに入れ、γ -プチロラクトン (GBL) 400gを加えてポリマー を再溶解し、ジブチルスズジラウレート0.55gを加 えた。オイルパスにて50℃に加温した。これに、別途 γ - \vec{J} \neq \vec{J} シアナートエチルメタクリレート18.50g(0.1 19モル、ポリマーの全ヒドロキシル基の35モル%に 相当する)を溶解したものを15分かけて滴下した。滴 下終了後、50℃にて4時間撹拌した。4時間後、この 反応液をイオン交換水3.8 に滴下し、その際析出す るポリマーを分離、洗浄した後、50℃にて24時間真 空乾燥を施すことにより、感光性ポリベンズオキサゾー ル前駆体 (PBN-6) を得た。このとき、 H-NM Rスペクトルを測定し、前記式3より、導入率が30. 6%であることを確かめた。

【0099】(感光性樹脂組成物の作製) この感光性ポリベンズオキサゾール前駆体 (PBN-6) 100重量 部に、テトラエチレングリコールジメタクリレート40 重量部、I-フェニル-1.2-プロバンジオン-2-(o-ベンゾイル) オキシム6重量部、ミヒラーズケトン2重量 部、アーメタクリロキシプロピルトリエトキシシラン6 重量部、N-ニトロソジフェニルアミン0.1重量部を加えて、N-メチル-2-ピロリドン230重量部に溶解さ

せ、ワニス状の感光性樹脂組成物 (PBN-A6) を得 た。

[0100]

【実施例7】(ベースポリマー合成)実施例1の(ベー スポリマー合成) において、用いるポリマー末端封止剤 である無水フタル酸をpートルエンスルホニルクロライ ド15.25g(0.08mol)に変更して、ピリジ ン6. 33g(0.08mol)をp-トルエンスルホ ニルクロライド投入時に添加すること以外は、実施例1 の(ベースポリマー合成)と同様の操作を行うことで、 ポリマー末端が100%p-トルエンスルホニル (T S) 基で封止された、精製、乾燥済みのヒドロキシポリ アミド (SA-3) を得た。このとき、重量平均分子量 は8600(ポリスチレン換算値)であった。

【0101】(感光基導入ポリマーの合成)上記によ り、得られた乾燥ヒドロキシポリアミド (SA-3) 1 00gを容量1Lのセパラブルフラスラスコに入れ、γ -プチロラクトン (GBL) 400gを加えてポリマー を再溶解し、ジプチルスズジラウレート0.53gを加 えた。オイルバスにて50℃に加温した。これに、別途 20 γ -ブチロラクトン(GBL)53.07gに2-イソ シアナートエチルメタクリレート17.69g(0.1 14モル、ポリマーの全ヒドロキシル基の35モル%に 相当する)を溶解したものを15分かけて滴下した。滴 下終了後、50℃にて4時間撹拌した。4時間後、この 反応液をイオン交換水3.8 Lに滴下し、その際析出す るポリマーを分離、洗浄した後、50℃にて24時間真 空乾燥を施すことにより、感光性ポリベンズオキサゾー ル前駆体 (PBN-7) を得た。このとき、「H-NM Rスペクトルを測定し、前記式3より、導入率が29. 4%であることを確かめた。

【0102】(感光性樹脂組成物の作製)この感光性ポ リベンズオキサゾール前駆体 (PBN-7) 100重量 部に、テトラエチレングリコールジメタクリレート40 重量部、1-フェニル-1,2-プロパンジオン-2-(o-ペン ゾイル)オキシム6重量部、ミヒラーズケトン2重量 部、アーメタクリロキシプロピルトリエトキシシラン6 重量部、N-ニトロソジフェニルアミン 0. 1 重量部を加 えて、N-メチル-2-ピロリドン230重量部に溶解さ せ、ワニス状の感光性樹脂組成物 (PBN-A7) を得 た。

[0103]

【実施例8】(ベースポリマー合成)実施例1の(ベー スポリマー合成)において、用いるポリマー末端封止剤 である無水フタル酸を5-ノルボルネン-2、3-ジカ ルポン酸無水物19.70g (0.12mol) に変更 して、ピリジン9.50g(0.12mol)を5-ノ ルポルネン-2, 3-ジカルボン酸無水物を投入時に添 加すること以外は、実施例1の (ペースポリマー合成)

ルポルネン酸(NB)基で封止された、精製、乾燥済み のヒドロキシポリアミド (SA-4) を得た。このと ---き、重量平均分子量は10500(ポリスチレン換算 値) であった。

【0104】(感光基導入ポリマーの合成)上記によ り、得られた乾燥ヒドロキシポリアミド (SA-4) 1 00gを容量1しのセパラブルフラスラスコに入れ、ア -ブチロラクトン(GBL)400gを加えてポリマー を再溶解し、ジプチルスズジラウレート0.54gを加 えた。オイルパスにて50℃に加温した。これに、別途 γ-プチロラクトン (GBL) 53. 90gに2-イソ シアナートエチルメタクリレート17.97g(0.1 16モル、ポリマーの全ヒドロキシル基の35モル%に 相当する)を溶解したものを15分かけて滴下した。滴 下終了後、50℃にて4時間撹拌した。4時間後、この 反応液をイオン交換水3. 8 Lに滴下し、その際析出す るポリマーを分離、洗浄した後、50℃にて24時間真 空乾燥を施すことにより、感光性ポリベンズオキサゾー ル前駆体 (PBN-8) を得た。このとき、 H-NM Rスペクトルを測定し、前記式3より、導入率が22. 0%であることを確かめた。

【0105】(感光性樹脂組成物の作製) この感光性ポ リペンズオキサゾール前駆体 (PBN-8) 100重量 部に、テトラエチレングリコールジメタクリレート40 重量部、1-フェニル-1,2-プロパンジオン-2-(o-ベン ソイル)オキシム6重量部、ミヒラーズケトン2重量 部、アーメタクリロキシプロピルトリエトキシシラン6 重量部、N-ニトロソジフェニルアミン0. 1重量部を加 えて、N-メチル-2-ピロリドン230重量部に溶解さ 30 せ、ワニス状の感光性樹脂組成物 (PBN-A8) を得 た。

[0106]

【実施例9】(ベースポリマー合成)実施例1の(ベー スポリマー合成) において、用いるポリマー末端封止剤 である無水フタル酸を無水グルタル酸13.69g (0.12mol) に変更して、ピリジン9.50g (0.12mol) を無水グルタル酸を投入時に添加す ること以外は、実施例1の(ベースポリマー合成)と同 様の操作を行うことで、ポリマー末端が100%無水グ 40 ルタル酸(GL)基で封止された、精製、乾燥済みのヒ ドロキシポリアミド (SA-5) を得た。このとき、重 量平均分子量は9700 (ポリスチレン換算値) であっ た。

【0107】(感光基導入ポリマーの合成)上記によ り、得られた乾燥ヒドロキシポリアミド (SA-5) 1 00gを容量1Lのセパラブルフラスラスコに入れ、γ -プチロラクトン(GBL)400gを加えてポリマー を再溶解し、ジブチルスズジラウレート0.55gを加 えた。オイルパスにて50℃に加温した。これに、別途 と同様の操作を行うことで、ポリマー末端が100%ノ 50 ィープチロラクトン (GBL) 55.52gに2-イソ

シアナートエチルメタクリレート18.51g(0.1 19モル、ポリマーの全ヒドロキシル基の35モル%に 相当する)を溶解したものを15分かけて滴下した。滴 下終了後、50℃にて4時間撹拌した。4時間後、この 反応液をイオン交換水3.8 Lに滴下し、その際析出す るポリマーを分離、洗浄した後、50℃にて24時間真 空乾燥を施すことにより、感光性ポリベンズオキサゾー ル前駆体(PBN-9)を得た。このとき、'H-NM Rスペクトルを測定し、前記式3より、導入率が18. 0%であることを確かめた。

【0108】(感光性樹脂組成物の作製)この感光性ポ リペンズオキサゾール前駆体 (PBN-9) 100重量 部に、テトラエチレングリコールジメタクリレート40 重量部、1-フェニル-1、2-プロパンジオン-2-(o-ベン ゾイル)オキシム6重量部、ミヒラーズケトン2重量 部、アーメタクリロキシプロピルトリエトキシシラン6 重量部、N-ニトロソジフェニルアミン0. 1重量部を加 えて、N-メチル-2-ピロリドン230重量部に溶解さ せ、ワニス状の感光性樹脂組成物 (PBN-A9) を得 た。

[0109]

【実施例10】 (ベースポリマー合成) 実施例1の (ベ ースポリマー合成) において、用いるポリマー末端封止 剤である無水フタル酸をジ(tert-ブチル)ジカー ポネート39. 29g (0. 18mol) に変更するこ と以外は、実施例1の(ベースポリマー合成)と同様の 操作を行うことで、ポリマー末端が98.5% tert -ブトキシカルポニル (Boc) 基で封止された、精 製、乾燥済みのヒドロキシポリアミド (SA-6) を得 た。このとき、重量平均分子量は10600 (ポリスチ 30 レン換算値)であった。

【0110】(感光基導入ポリマーの合成)上記によ り、得られた乾燥ヒドロキシポリアミド (SA-6) 1 00gを容量1Lのセパラブルフラスラスコに入れ、ァ -プチロラクトン (GBL) 400gを加えてポリマー を再溶解し、ジプチルスズジラウレート0.55gを加 えた。オイルパスにて50℃に加温した。これに、別途 γ-ブチロラクトン (GBL) 55. 52gに2-イソ シアナートエチルメタクリレート18.51g(0.1 19モル、ポリマーの全ヒドロキシル基の35モル%に 40 相当する)を溶解したものを15分かけて滴下した。滴 下終了後、50℃にて4時間撹拌した。4時間後、この 反応液をイオン交換水3.8 Lに滴下し、その際析出す るポリマーを分離、洗浄した後、50℃にて24時間真 空乾燥を施すことにより、感光性ポリベンズオキサゾー ル前駆体 (PBN-10) を得た。このとき、「H-N MRスペクトルを測定し、前記式3より、導入率が2 7. 9%であることを確かめた。

【0111】(感光性樹脂組成物の作製) この感光性ポ リベンズオキサゾール前駆体 (PBN-10) 100重 50 11) を得た。

量部に、テトラエチレングリコールジメタクリレート4 0 重量部、1-フェニル-1、2-プロパンジオン-2-(o-ペ --ンゾイル)オキシム6重量部、ミヒラーズケトン2重量 部、γ-メタクリロキシプロピルトリエトキシシラン6 重量部、N-ニトロソジフェニルアミン 0. 1 重量部を加 えて、N-メチル-2-ピロリドン230重量部に溶解さ せ、ワニス状の感光性樹脂組成物 (PBN-A10) を得 た。

[0112]

【実施例11】 (ペースポリマー合成) 実施例1の (ペ ースポリマー合成)において、用いるポリマー末端封止 剤である無水フタル酸を用いずに、ポリマー末端がアミ ノ基である、精製、乾燥済みのヒドロキシポリアミド (SA-7) を得た。このとき、重量平均分子量は10 300 (ポリスチレン換算値) であった。 【0113】(感光基導入ポリマーの合成)上記によ り、得られた乾燥ヒドロキシボリアミド (SA-7) 1 00gを容量1Lのセパラブルフラスラスコに入れ、γ -プチロラクトン (GBL) 400gを加えてポリマー 20 を再溶解し、ジブチルスズジラウレート0.55gを加 えた。オイルバスにて50℃に加温した。これに、別途 γ -ブチロラクトン (GBL) 55. 52gに2-イソ シアナートエチルメタクリレート18.51g(0.1 19モル、ポリマーの全ヒドロキシル基の35モル%に 相当する)を溶解したものを15分かけて滴下した。滴 下終了後、50℃にて4時間撹拌した。4時間後、この 反応液をイオン交換水3.81に滴下し、その際析出す るポリマーを分離、洗浄した後、50℃にて24時間真 空乾燥を施すことにより、感光性ポリベンズオキサゾー ル前駆体 (PBN-11) を得た。このとき、1H-N MRスペクトルを測定し、前記式3より、導入率が2 8. 6%であることを確かめた。ただし、イソシアネー トの反応性は、アミノ基と水酸基を比べた場合、アミノ 基の方が高い。そのため、ポリマー末端のアミノ基は2 -イソシアナートエチルメタクリレートと反応して、ウ レア結合を介して、メタクリル基が導入された形になっ ている。よって、上記、導入率には、末端に導入された メタクリル基も含んで計算されている。また、ポリマー の末端は2-イソシアナートエチルメタクリレートとア ミノ基が反応した形(UA)で封止されている。

【0114】(感光性樹脂組成物の作製)この感光性ポ リベンズオキサゾール前駆体 (PBN-11) 100重 量部に、テトラエチレングリコールジメタクリレート (4 E G) 4 0 重量部、1-フェニル-1, 2-プロパンジオ ン-2-(o-ペンゾイル)オキシム6重量部、ミヒラーズ ケトン2重量部、アーメタクリロキシプロピルトリエト キシシラン6重量部、N-ニトロソジフェニルアミン0. 1重量部を加えて、N-メチル-2-ピロリドン230重量 部に溶解させ、ワニス状の感光性樹脂組成物 (PBN-A

[0115]

【実施例12】(感光性樹脂組成物の作製)実施例11 で得られた感光性ポリベンズオキサゾール前駆体 (PB N-11)100重量部に、N,N'-ジ(2-メタクリルオキシエチル)尿素(DMU)40重量部、I-フェニル-1,2-プロバンジオン-2-(0-ベンゾイル)オキシム6重量部、ミヒラーズケトン2重量部、アーメタクリロキシプロピルトリエトキシシラン6重量部、N-ニトロソジフェニルアミン0.1重量部を加えて、N-メチル-2-ピロリドン230重量部に溶解させ、ワニス状の感光性樹 10 脂組成物 (PBN-A12)を得た。

[0116]

【実施例13】(感光性樹脂組成物の作製)実施例11で得られた感光性ポリベンズオキサゾール前駆体(PBN-11)100重量部に、テトラエチレングリコールジメタクリレート(4EG)20重量部、N,N'-ジ(2-メタクリルオキシエチル)尿素(DMU)20重量部、1-フェニル-1,2-プロバンジオン-2-(o-ベンゾイル)オキシム6重量部、ミヒラーズケトン2重量部、アーメタクリロキシプロピルトリエトキシシラン6重量部、N-ニトロソジフェニルアミン0.1重量部を加えて、N-メチル-2-ピロリドン230重量部に溶解させ、フニス状の感光性樹脂組成物(PBN-A13)を得た。【0117】

【実施例14】 (ベースポリマー合成) 実施例1の (ベースポリマー合成) において、用いるポリマー末端封止 剤である無水フタル酸をジ1,2-シクロヘキサンジカルボン酸無水物9.26g(0.06mol) をジ1,2-シクロヘキサンジカルボン酸無水物投入時に添加すること以外は、実施例1の (ベースポリマー合成) と同様の操作を行うことで、ジ1,2-シクロヘキサンジカルボン酸(CH) 基で封止された、精製、乾燥済みのヒドロキシポリアミド(SA-7) を得た。このとき、重量平均分子量は10600(ポリスチレン換算値)であった。

【0118】(感光基導入ポリマーの合成)上記により、得られた乾燥ヒドロキシポリアミド(SA-8) 1 0 0 gを容量1 Lのセパラブルフラスラスコに入れ、 γ -ブチロラクトン(GBL) 4 0 0 gを加えてポリマー 40 を再溶解し、ジブチルスズジラウレート 0. 5 4 gを加えた。オイルバスにて50℃に加温した。これに、別途 γ -ブチロラクトン(GBL) 5 4. 2 1 gに 2 - イソシアナートエチルメタクリレート 1 8. 0 7 g(0. 1 1.6 モル、ポリマーの全ヒドロキシル基の 3 5 モル%に相当する)を溶解したものを 1 5 分かけて滴下した。滴下終了後、50℃にて 4 時間提件した。 4 時間後、この反応液をイオン交換水 3. 8 Lに滴下し、その際析出するポリマーを分離、洗浄した後、50℃にて 2 4 時間真空乾燥を施すことにより、感光性ポリベンズオキサゾー 50

ル前駆体 (PBN-12) を得た。このとき、「H-N MRスペクトルを測定し、前記式3より、導入率が1 --- 8.3%であることを確かめた。

[0120]

【実施例15】(ベースポリマー合成)実施例1の(ベ ースポリマー合成) において、用いるポリマー末端封止 剤である無水フタル酸を5-ノルポルネン-2,3-ジ カルポン酸無水物19.70g(0.12mol)に変 更して、ピリジン9.50g(0.12mol)を5-ノルボルネン-2,3-ジカルボン酸無水物を投入時に 添加し、20~25℃で27時間撹拌したのち、氷浴で 0℃に冷却してからDMDG12.00g中にジシクロ ヘキシルカルボジイミド (DCC) 12.38g (0. 06mol)を溶解したものを添加し、反応液を室温に 戻して3時間撹拌して、ポリマー鎖の全アミン末端基の 100%をイミド基で封止し、その反応液を濾過して不 要物を除去した以外は、実施例1の(ベースポリマー合 成)と同様の操作を行うことで、ノルボルネンイミド (NBI) 基で封止された、精製、乾燥済みのヒドロキ シポリアミド (SA-9) を得た。このとき、重量平均 分子量は9600(ポリスチレン換算値)であった。 【0121】(感光基導入ポリマーの合成)上記によ り、得られた乾燥ヒドロキシポリアミド (SA-9) 1 00gを容量1Lのセパラブルフラスラスコに入れ、 r -プチロラクトン(GBL) 400gを加えてポリマー を再溶解し、ジブチルスズジラウレート0.54gを加 えた。オイルパスにて50℃に加温した。これに、別途 γ -プチロラクトン (GBL) 53. 90gに2-イソ シアナートエチルメタクリレート17.97g(0.1 16モル、ポリマーの全ヒドロキシル基の35モル%に 相当する)を溶解したものを15分かけて滴下した。滴 下終了後、50℃にて4時間撹拌した。4時間後、この 反応液をイオン交換水3.8 に滴下し、その際析出す るポリマーを分離、洗浄した後、50℃にて24時間真 空乾燥を施すことにより、感光性ポリベンズオキサゾー ル前駆体 (PBN-13) を得た。このとき、 H-N MRスペクトルを測定し、前記式3より、導入率が2 4. 5%であることを確かめた。

【0122】(感光性樹脂組成物の作製)この感光性ポリベンズオキサゾール前駆体(PBN-12)100重

; ;

......

風部に、テトラエチレングリコールジメタクリレート4 0重量部、1-フェニル-1、2-プロバンジオン-2- (o-ペンゾイル) オキシム6重量部、ミヒラーズケトン2重量部、アーメタクリロキシプロピルトリエトキシシラン6 重量部、N-ニトロソジフェニルアミン0. 1重量部を加えて、N-メチル-2-ピロリドン230重量部に溶解させ、ワニス状の感光性樹脂組成物(PBN-A15)を得た。

[0123]

【比較例1】実施例1と同様の操作を施し、精製、乾燥 [0] 済みヒドロキシポリアミド (SA-1) を得た。

(感光性樹脂組成物の作製) このボリベンズオキサゾール前駆体 (SA-1) 100重量部に、テトラエチレングリコールジメタクリレート40重量部、1-フェニル-1、2-プロバンジオン-2-(o-ベンゾイル) オキシム6重量部、ミヒラーズケトン2重量部、アーアミノプロピルトリメトキシシラン6重量部、N-ニトロソジフェニルアミン0.1重量部を加えて、N-メチル-2-ピロリドン230重量部に溶解させ、ワニス状の感光性樹脂組成物(SA-A1)を得た。

[0124]

【比較例2】実施例1と同様の操作を施し、精製、乾燥済みヒドロキシポリアミド(SA-1)を得た。

(感光基導入ポリマーの合成) 得られた乾燥ヒドロキシ ポリアミド (SA-1) 100gを容量1しのセパラブ ルフラスラスコに入れ、 γ -ブチロラクトン (GBL) 400gを加えてポリマーを再溶解し、ジプチルスズジ ラウレート 0. 16gを加えた。オイルバスにて50℃ に加温した。これに、別途γ-ブチロラクトン(GB L) 15.8gに2-イソシアナートエチルメタクリレ ート5.17g(0.033モル、ポリマーのヒドロキ シル基の10モル%に相当する)を溶解したものを15 分かけて滴下した。滴下終了後、50℃にて2時間撹拌 した。2時間後、この反応液をイオン交換水3.8Lに 滴下し、その際析出するポリマーを分離、洗浄した後、 50℃にて24時間真空乾燥を施すことにより、感光性 ポリベンズオキサゾール前駆体 (PBN-14) を得 た。このとき、'H-NMRスペクトルを測定し、前記 式3より、導入率が6.0%であることを確かめた。 【0125】(感光性樹脂組成物の作製)この感光性ポ 40 リベンズオキサゾール前駆体 (PBN-14) 100重 **鼠部に、テトラエチレングリコールジメタクリレート4** 0 重量部、1-フェニル-1、2-プロパンジオン-2-(o-ベ ンゾイル)オキシム6重量部、ミヒラーズケトン2重量 部、アーアミノプロピルトリメトキシシラン6重量部、 N-ニトロソジフェニルアミン 0. 1 重量部を加えて、N-メチル-2-ピロリドン230重量部に溶解させ、ワニス

[0126]

【比較例3】実施例1と同様の操作を施し、精製、乾燥 50

状の感光性樹脂組成物(PBN-A16)を得た。

済みヒドロキシポリアミド (SA-1) を得た。

(感光基導入ポリマーの合成) 得られた乾燥ヒドロキシ~~ ポリアミド (SA-1) 100gを容量1しのセパラブ ルフラスラスコに入れ、アープチロラクトン (GBL) 400gを加えてポリマーを再溶解し、ジブチルスズジ ラウレート1.11gを加えた。オイルバスにて50℃ に加温した。これに、別途ャーブチロラクトン (GB L) 110.8gに2-イソシアナートエチルメタクリ レート36.27g(0.234モル、ポリマーのヒド ロキシル基の70モル%に相当する)を溶解したものを 15分かけて滴下した。滴下終了後、50℃にて2時間 撹拌した。2時間後、この反応液をイオン交換水3、8 しに滴下し、その際析出するポリマーを分離、洗浄した 後、50℃にて24時間真空乾燥を施すことにより、感 光性ポリベンズオキサゾール前駆体 (PBN-15) を 得た。このとき、「H-NMRスペクトルを測定し、前 記式3より、導入率が53.3%であることを確かめ た。

【0127】(感光性樹脂組成物の作製) この感光性ポリベンズオキサゾール前駆体 (PBN-15) 100重量部に、テトラエチレングリコールジメタクリレート40重量部、1-フェニル-1、2-プロバンジオン-2-(o-ベンゾイル)オキシム6重量部、ミヒラーズケトン2重量部、アーアミノプロビルトリメトキシシラン6重量部、N-ニトロソジフェニルアミン0.1重量部を加えて、N-メチル-2-ピロリドン230重量部に溶解させ、ワニス状の感光性樹脂組成物 (PBN-A17)を得た。

【0128】これら得られたワニス状溶液を5インチシ リコンウェハー上にスピンコーター(東京エレクトロン 社製 クリーントラックMark7) により塗布し、9 5℃で4分間乾燥し、15µmの膜厚の塗膜を得た。こ の塗膜に、i線ステッパー露光機NSR1755i7B (ニコン社製) により、レチクルを通して露光量を段階 的に変化させて露光し、このウェハーを2.38%水酸 化テトラメチルアンモニウムヒドロキシド水溶液(クラ リアントジャパン社製 AZ3000MIF) により未 露光部が完全に溶解するまで現像した後、純水でリンス し、ネガ型のパターンを得た。下記にそれぞれ、メタク リル基導入前のポリマーにおける全水酸基モル数と2-イソシアナトエチルメタクリレートの仕込みモル数の比 率(仕込み比率)、 H-NMRスペクトルの解析と式 (3) より得られた実際の感光基の導入率 (感光基導入 **率)、パターンの膨潤や露光部からの溶け出しがないパ** ターンが得られる必要最低露光量 (必要最低露光量)、 必要最低露光量照射時における限界解像度(限界解像 度)、現像時間、400mJ/cm^{*}での現像前と現像後 の膜厚の比率 (現像残膜率) を示す。

[0129]

【表1】

35

実施例 9 PBN-A9

	末端基	仕込み	感光基準	必要最低無	限界解	現像時間	現像改
	l	比率	入學	光量	像度	(€)	製率
		(£#%)	(19%)	(mJ/cm²)	(µ m)		(%)
実施例1	PA	40	28. 0	300	18	160	8 1
PBN-A1					<u></u>		
突施例2	PA	20	12. 3	600	6	60	6 1
PBN-A2				<u> </u>	L		
実施例3	PA	30	17.6	400	6	100	7 2
PBN-A3		<u> </u>					
奥施例4	PA	35	22. 3	400	10	140	78
PBN-A4		L				ĺ	
実施例 5	PA	50	43. 7	200	28	250	89
PBN-A5							
实施例 6	MS	35	30.6	400	14	150	88
PBN-A6							L
実施例7	тs	35	29. 4	400	15	180	8,9
PBN-A7		<u>L</u>					L
实施例8	NB	3 5	22. 0	400	15	150	81
PBN-A8					1	1	İ

[0130]

20【表2】

	末煜基	仕込み	战光基準	必要最低露	限界解	現像時間	現像残
		比率	入學	光量	像度	(秒)	隨本
L		(£#%)	(₹ /%)	(mJ/cm²)	(µm)		(%)
実施例10	Вос	35	27. 9	400	14	180	86
PBN-A10							L
実施例11	UA	35	28.6	400	10	120	8 2
PBN-A11					l		l . I
4EG(40)							
夹地例 1 2	ŪΑ	35	28.6	500	7	120	74
PBN-A12			•				
DMU(20)							
実施例13	UΑ	3 5	28.6	450	8	130	ВО
PBN-A13							
4EG(20)							!!
DMU(20)							
実施例 1 4	СН	3.5	18. 3	500	12	120	79
PBN-A14							
実施例15	NBI	35	24. 5	400	14	160	88
PBN-A15							
比較例1	PA	0	-	>1000	>30	3 5	26
SA-A1							
比較何2	PA	10	6. 2	>1000	>30	4.5	46
PBN-A16		L					
比較何3	PA	70	55. 3	100	>30	420	.95
PBN-A 1 7							

【0131】さらに、これら感光性樹脂組成物を3日、 7日、15日間室温放置した後、同様の評価を行った が、経時による感度の低下は、殆ど起こらなかった。粘 度の経時変化においても、いずれの例でも室温放置20 日後の変化は5%以内であった。さらに別途、実施例1 のワニス状溶液 (PBN-A1) をシリコンウェハー上に **塗布・乾燥し、コンタクトアライナーPLA (キャノン** 社製)にて500mJ/cm²に相当する光を全面照射し 50 【0132】また、このフィルムについて、熱重量測定

た後、イナートオープン中で、窒素雰囲気下、350 ℃、2時間熱処理して、ポリベンズオキサゾールのフィ ルムを得た。膜厚は10ミクロンであった。このフィル ムをシリコンウェハーから剥離し、引張強度の測定を行 った。評価方法はASTM D-882-88に準拠し た。その結果、破断点伸度は8%、最大点応力は126 MPa、ヤング率は3.0GPaであった。

装置(島津製作所製TGA-50)により、窒素雰囲気 10° /分の昇温速度で重量減少を測定したところ400℃まで重量減少は認められなかった。更にキュア前とキュア後のフィルムのIRスペクトルをそれぞれ測定し、比較した所、キュア後のIRスペクトルから完全に $1537\,\mathrm{cm}^{-1}$ と $1681\,\mathrm{cm}^{-1}$ の吸収ピークが消失した。これは、アミド結合の吸収ピークである。このことから、キュア工程によって確かにオキサゾール環化が完了したことを確認した。

[0133]

【発明の効果】以上述べたように、本発明によって、アルカリ水溶液による現像が可能、かつ光感度および解像*

* 性に優れ、また保存安定性にも優れたネガ型感光性樹脂 組成物が提供され、また本発明の感光性樹脂組成物を加一 熱硬化させることにより、耐熱性、機械的特性に優れた 良好なポリベンズオキサゾール膜パターンを得ることが できる。

38

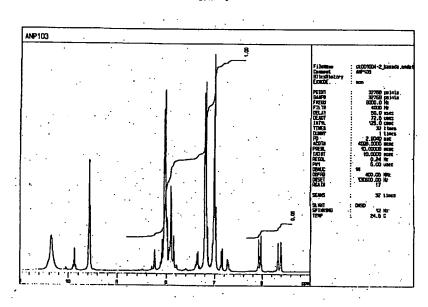
【図面の簡単な説明】

【図1】実施例1におけるヒドロキシポリアミド (SA-1) の 1 H - NMRスペクトル (400MHz 溶媒、DMSO-d6) を示す。

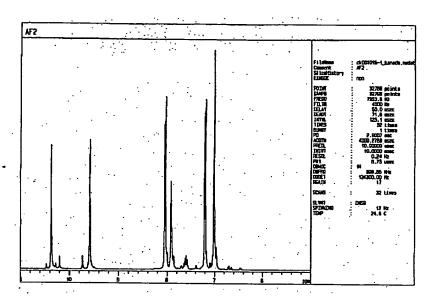
【図2】実施例1における感光性ポリベンズオキサゾー ル前駆体 (PBN-1) 樹脂の H-NMRスペクトル (400MHz 溶媒、DMSO-d6)を示す。

【図1】

10



[図2]



フロントページの続き

(51) Int. C1. ⁷

識別記号

H 0 1 L 21/027

FΙ

H 0 1 L 21/30

テーマコード(参考)

. 502R

Fターム(参考) 2H025 AA02 AA03 AA04 AA10 AB16 AB17 AC01 AD01 BC14 BC42 BC70 CA01 CC03 FA01 FA03

FA17 FA29

2H096 AA00 AA25 AA27 BA05 BA06 BA20 DA01 EA02 GA08 HA01

JA04

4J002 CH052 CM031 EE036 EE046

EH036 EH047 EH057 ES016 ET017 EV316 FD142 FD146

FD147 FD208 GP03 GQ00

4J043 PA02 PA19 PC085 PC086

QB58 RA52 SA71 SB01 TA11

TA31 TA35 TA55 UA121

UA131 UA141 UA151 UA261

UB021 UB121 UB162 UB221

UB301 VA011 VA021 VA031

VA041 VA051 WA06 XA06

XB11 XB17 XB19 YA06 YA07

ZA12 ZA46 ZB03 ZB11 ZB22

ZB47